PAT-NO:

JP406163157A

DOCUMENT-IDENTIFIER:

JP 06163157 A

TITLE:

MANUFACTURE OF THIN FILM EL ELEMENT

PUBN-DATE:

June 10, 1994

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

KATO, HISATO

KAWASHIMA, TOMOYUKI

TANIGUCHI, HARUTAKA

SHIBATA, KAZUYOSHI

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

FUJI ELECTRIC CO LTD

N/A

APPL-NO:

JP04312497

APPL-DATE:

November 24, 1992

INT-CL (IPC): H05B033/10, H05B033/14

ABSTRACT:

PURPOSE: To mold a film by using a sputtering method so that a

layer of thin film EL element is formed of ZnS containing Mn of optimum

concentration as the emission center.

CONSTITUTION: Based on recognition that Mn concentration in a film

luminous layer 4 is higher than Mn concentration in a target by a sputtering

method, a ZnS:MnS target of Mn concentration lower than the optimum

concentration is used. Or the Mn concentration of a target surface is adjusted

by area ratio of Mn to ZnS exposed in the target surface. The target

obtained may be a mosaic target and may be a target of placing an Mn

pellet on
a ZnS base unit. Further by adjusting discharge power ratio
respectively
supplied by using the ZnS target and ZnS:MnS target, the Mn
concentration in
the formed luminous layer can be generated in a desired value.

COPYRIGHT: (C) 1994, JPO&Japio

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平6-163157

(43)公開日 平成6年(1994)6月10日

(51)Int.Cl.5

識別記号 庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

H 0 5 B 33/10 33/14

審査請求 未請求 請求項の数10(全 5 頁)

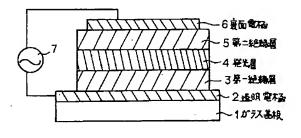
特顯平4-312497	(71)出願人	000005234
		富士電機株式会社
平成 4年(1992)11月24日		神奈川県川崎市川崎区田辺新田1番1号
	(72)発明者	加藤 久人
特願平4-253345		神奈川県川崎市川崎区田辺新田1番1号
平 4 (1992) 9 月24日		富士電機株式会社内
日本(JP)	(72)発明者	河島 朋之
		神奈川県川崎市川崎区田辺新田1番1号
		富士電機株式会社内
	(72)発明者	谷口 春隆
		神奈川県川崎市川崎区田辺新田1番1号
		富士電機株式会社内
	(74)代理人	弁理士 山口 巖
		最終頁に続く
	平成4年(1992)11月24日 特顯平4-253345 平4(1992)9月24日	平成 4 年(1992)11月24日 (72)発明者 特願平4-253345 平 4 (1992) 9 月24日 日本 (JP) (72)発明者 (72)発明者

(54) 【発明の名称 】 薄膜 E L 素子の製造方法

(57)【要約】

【目的】薄膜E L素子の発光層が、発光中心として最適の濃度のMnを含有するZn Sからなるように、スパッタリング法を用いて成膜する。

【構成】スパッタリング法により、成膜される発光層中のMn濃度はターゲット中のMn濃度より高くなるとの認識に基づき、最適Mn濃度より低いMn濃度のZnS:MnSターゲットを用いる。あるいはターゲット表面のMn濃度を、ターゲット表面に露出するMnとZnSの面積比によって調整する。そのようなターゲットはモザイクターゲットでも、ZnS基体上にMnペレットを置いたターゲットでもよい。さらに、ZnSターゲットとZnS:MnSターゲットを用い、それぞれに供給する放電電力比を調整することにより、形成される発光層中のMn濃度を所望の値にすることもできる。



1

【特許請求の範囲】

【請求項1】発光中心としてのマンガンを添加した硫化 亜鉛よりなる発光層をスパッタリング法で成膜する際 に、所望の発光層中のマンガン濃度より低い濃度のマン ガンを含有する硫化亜鉛よりなるターゲットを使用する ことを特徴とする薄膜EL素子の製造方法。

【請求項2】発光中心としてのマンガンを添加した硫化 亜鉛よりなる発光層をスパッタリング法で成膜する際 に、換算されたマンガン量の硫化亜鉛量を加えた量に対 する割合が所望の発光層中のマンガン濃度より低くなる ような面積比でマンガン系材料と硫化亜鉛とが表面に露 出するターゲツトを使用することを特徴とする薄膜EL 素子の製造方法。

【請求項3】マンガン系材料が硫化亜鉛基体の表面に埋 め込まれた請求項2記載の薄膜EL素子の製造方法。

【請求項4】マンガン系材料が硫化亜鉛基体の表面上に 別個の素体として載置された請求項2記載の薄膜EL素 子の製造方法。

【請求項5】発光中心としてのマンガンを添加した硫化 亜鉛よりなる発光層をスパッタリング法で成膜する際 に、零を含み得る異なる濃度のマンガンを含有する硫化 亜鉛よりなる複数のターゲツトを使用し、各ターゲツト に対してそれぞれ供給される放電電力比を調整して発光 層中にマンガン濃度を制御することを特徴とする薄膜E L素子の製造方法。

【請求項6】硫化亜鉛にマンガンをマンガンの形で添加 する請求項1あるいは5記載の薄膜EL素子の製造方

【請求項7】硫化亜鉛にマンガンをマンガン化合物の形 で添加する請求項1あるいは5記載の薄膜EL素子の製 30 造方法。

【請求項8】マンガン系材料がマンガンである請求項 2、3あるいは4記載の薄膜EL素子の製造方法。

【請求項9】マンガン系材料がマンガン化合物である請 求項2、3あるいは4記載の薄膜EL素子の製造方法。 【請求項10】含有するマンガン濃度が0.4 wt%以下のタ ーゲツトを使用する請求項1記載の薄膜EL素子の製造

【発明の詳細な説明】

[0001]

方法。

【産業上の利用分野】本発明は、発光中心としてマンガ ン(Mn)を添加した硫化亜鉛(ZnS)よりなる発光層を 有する薄膜EL(エレクトロルミネセンス)素子の製造 方法に関する。

[0002]

【従来の技術】最近、高解像度および大容量表示が可能 な平面型表示素子として全固体素子である薄膜EL素子 が注目されている。薄膜EL素子は、一般に図1に示す ように、ガラス基板1上に透明電極2、第一の絶縁層

積層した2重絶縁構造をしている。この中でEL素子の 発光層は、硫化亜鉛(ZnS)を母材とし、その中に少量 の発光中心(畑)を添加した材料で形成されている。そ して、透明電極2と裏面電極6の間に電源7により交流 電界を印加することにより発光する。薄膜EL素子で、 70cd/m²以上の実用的な発光輝度を得るためには、発 光層4中の発光中心材料に最適濃度が存在し、Mnの濃度 は硫化亜鉛に対し約0.5 mt% (0.4~0.6 mt) が望まし

【0003】現在このようなEL素子の発光層の成膜方 10 法には、真空蒸着法、CVD法の一つであるALE法 (原子層結晶成長法) およびスパッタリング法などが検 討されてきた。この中で、スパッタリング法は、大面積 で均一な膜が成膜でき、さらに成膜速度が非常に速いた め生産性に優れた方法である。

[0004]

11.

【発明が解決しようとする課題】しかし、ZnSにMnを混 合したターゲツトを用いてスパッタリング法で発光層を 成膜する場合、OnoによるActa Polytechnica Scandina via Applied PhysicsSeries No.170 (5th Internatio nal Workshop on Electroluminecense)pp41~48所載の 文献に記載されているように、発光輝度が低いという問 題点があった。発明者らは、構成元素である亜鉛(Zn) 、硫黄(S)、マンガン(Mn)のスパッタ率、蒸気圧 などの物理的特性が異なるために、成膜した膜の組成が ターゲットの組成と大きく異なることがその原因である ことを見出した。

【0005】さらに、薄膜中のMn濃度は成膜時の基板温 度に大きく依存し、図2に示すように基板温度が高くな るにしたがって薄膜中のM濃度も増加してしまう傾向に ある。また、ZnSとMnの混合ターゲツトのMn濃度より薄 膜中のMn濃度の方が大きくなる。そのほか、スパッタガ ス中に硫黄を含む化合物ガスを添加してすることにより 硫黄を補給し高輝度の得られる発光層を得る方法もある が、この場合でも上記の問題に変わりはない。これは、 硫黄は蒸気圧が高く膜中より離脱しやすい元素であり、 硫黄を含む化合物ガスを成膜中に供給することは発光層 中の硫黄欠陥を少なくすることに効果があるものの、薄 膜中の亜鉛とマンガンとの比率には影響しないためであ 3.

【0006】それゆえ、希望するEL発光層の膜組成と 同一の組成を有するターゲットを用いる通常のスパッタ リング法では、0.5wt%付近が最適とされる所望のMn濃 度が得られなかった。本発明の目的は、所望のMi濃度を もつZnSからなる発光層を成膜できる薄膜EL素子の製 造方法を提供することにある。

[0007]

【課題を解決するための手段】上記の目的を達成するた めに、本発明の薄膜E L素子の製造方法は、発光中心と 3、EL発光層4、第二の絶縁層5および裏面電極6を 50 してのMnを添加したZnSよりなる発光層をスパッタリン

40

グ法で成膜する際に、所望の発光層中のMa濃度より低い 濃度のMaを含有するZnSよりなるターゲットを使用する ものとする。あるいは、換算されたMn量のZnS量に対す る割合が所望の発光層中のMn濃度より低くなるような面 積比でMn系材料とZnSとが表面に露出するターゲットを 使用するものとする。その場合、マンガン系材料がZnS 基体の表面に埋め込まれても、ZnS基体の表面上に別個 の素体として載置されてもよい。さらにまた、零を含み 得る異なる濃度のMnを含有するZnSよりなる複数のター ゲットを使用し、各ターゲットに対してそれぞれ供給さ れる放電電力比を調整して発光層中にMn濃度を制御する ものとする。以上のうちで、ZnSにMnをマンガンの形で 添加することも、マンガン化合物の形で添加することも よい。また、マンガン系材料がマンガンであっても、マ ンガン化合物であってもよい。

[0008]

【作用】Mnを含有するZnSからなるターゲットを用いてスパッタリングする場合に発光層の所望のMn濃度より低いMn濃度のターゲットを用いれば、スパッタリングの際のMn濃度の上昇により所望のMn濃度の発光層を得ることができる。あるいは、ターゲットの表面にMnもしくはMn化合物とZnSとを露出させ、その面積比を調整してターゲット面でのMn量を発光層の所望のMn濃度より低くすることによっても所望のMn濃度の発光層を得ることができる。さらに、異なる濃度のMnを含有する複数のZnS:Mnターゲットを用い、各ターゲットに供給する放電電力を異なる値にすれば、所望のMn濃度の発光層を得られるように制御することができる。

[0009]

【実施例】図3は本発明の一実施例に用いるスパッタリ ング装置である。図において、反応室11内にターゲット 12を被着した陰極13と基板1を設置した陽極14とが対向 している。陰極13は、マッチング回路15を介して13.56M HzのRF電源16に接続されている。また基板1には、こ こでは図示しないが、図1の構造のうち1700人の厚さの ITOよりなる透明電極2、4000Åの厚さの酸化珪素、 五酸化タンタルの多層膜よりなる第一絶縁層3が積層さ れている。本発明の一実施例における発光層4の成膜 は、硫化亜鉛に硫化マンガンを添加し、Mn濃度として0. 3wt%となるよう調整し、焼結したターゲツト12を用い 40 て行った。スパッタリングガスはガス導入口17より硫黄 を含む化合物ガスとして硫化水素を5%添加したアルゴ ンガスを反応室11内に導入した。スパッタリング条件と しては、ガス圧力 5~20mTorr、基板温度300 ℃、放電 電力は2~5W/cm²となるように調整し、膜厚は0.6 ~1.0 µmの範囲に調整している。こうして得られたE L素子発光層は、膜中のMn濃度も0.4~0.6 wt%と最適 Mn濃度が再現性よく得られるため、その上に4000Åの厚 さの酸化珪素、五酸化タンタルの多層膜よりなる第二絶

りなる背面電極6を順次積層することにより発光輝度の高い薄膜EL素子が得られた。なお、ターゲット中へのMnの添加は、MnSのほかに純Mn、あるいはMnF2、MnCL

2 等の化合物を用いることができる。また、スパッタリングガスに純アルゴンガスを用いることもできる。

【0010】別の実施例では、同じ装置を用い、ZnSからなるターゲツトの表面上にMnSのペレットを載置し、露出面積においてMnに換算した面積とZnSの面積との比を、0.3wt%程度のMn濃度に対応するようににした。そして上記の実施例と同様の条件で成膜した結果、0.4~0.6wt%と最適Mn濃度がえられた。このようなターゲツトでは、ターゲツト表面におけるMn濃度の微調整が容易であり、どのような基板温度に対しても最適Mn濃度を含有する発光層の作成が可能である。MnSのかわりにMnを用いることもできる。また、ZnSとMnあるいはMn化合物とを適当な面積比で配置したモザイクターゲツトを用いてもよい。

【0011】図4は共スパッタリングにより発光層を成 膜する実施例に用いるスパッタリング装置であり、図3 と共通の部分には同一の符号が付されている。この場合 は、陽極14に基板回転機構18が連結され、陰極は13.23 の2個でそれぞれがマッチング回路15、25を介してRF 電源16、26に接続されている。一方の陰極23上には、Mn を含まないZnSターゲット22を、他方の陰極13上には、 硫化亜鉛に硫化マンガンを添加し、0.5wt%のMn濃度を もつターゲツト12を取り付け、上記の両実施例と同様の 成膜条件で、放電電力は両陰極13、23ともに2W/cm² とした。これにより、0.4~0.6 wt%の最適Mn濃度をも つ発光層が再現性よく得られ、発光輝度の高い薄膜EL 素子を製造できた。さらに、ZnS:MnSターゲット12の Mn濃度を0.5wt%より高め、その代わりに電源16から陰 極13に供給する放電電力を2W/cm² より低くすること により、あるいは0.5 wt%より低いMn濃度のターゲット を用い、陰極13への供給電力を2W/cm² より高くする ことにより、やはり最適Mm濃度の発光層を成膜すること ができた。このように、発光層中のMn濃度の制御は二つ のターゲットの放電電力比を変えるだけでできるため、 発光層中の最適Mn濃度の達成、および維持、管理が容易 である。なお、上の実施例では、二つのターゲットの内 の一方に純ZnSターゲツトを用いたが、Mn濃度の異なる 二つのZnS:MnSあるいはZnS:Mnターゲツトを用いて もよい。また、前記の各実施例においても、二つの濃度 の異なるZnS:MnSあるいはZnS:Mnターゲットを用 い、図4の装置を用いて成膜することも可能であり、各 ターゲットに対する放電電力の調整と併せてより精度の よい発光層中のMn濃度の制御が可能である。

[0012]

Mn濃度が再現性よく得られるため、その上に4000Åの厚 【発明の効果】本発明によれば、スパッタリングの際のさの酸化珪素、五酸化タンタルの多層膜よりなる第二絶 ターゲット中のMn濃度を最適Mn濃度より低く設定するこ 緑層5、厚さ7000Åのアルミニウムあるいはニッケルよ 50 とにより、あるいはMn濃度の低いZnSターゲットと共ス

5

パッタリングして発光層中のM.濃度を高めることにより、さらにはその場合の各ターゲットへの供給電力を制御することにより、発光層中において最適M.濃度が実現できる。このため再現性よく高発光輝度が得られるEL発光層を有する薄膜EL素子の製造が可能になった。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明によって製造される薄膜EL素子の断面 図

【図2】ZnS:Mnターゲットを用いて成膜した発光層中のMn濃度のターゲットのMn濃度に対する比と基板温度との関係線図

【図3】本発明の一実施例に関するスパッタリング装置 の断面図

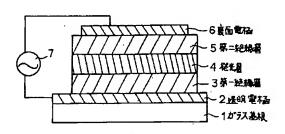
【図4】本発明の別の実施例に用いるスパッタリング装

置の断面図

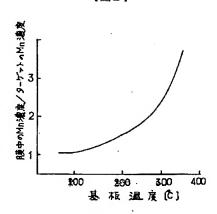
【符号の説明】

- 1 ガラス基板
- 2 透明電極.
- 3 第一絶縁層
- 4 発光層
- 5 第二絶縁層
- 6 裏面電極
- 11 反応室
- 12 ターゲツト
- 13 陰極
- 14 陽極
- 22 ターゲット
- 23 陰極

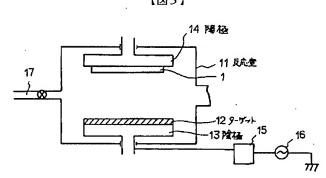
【図1】

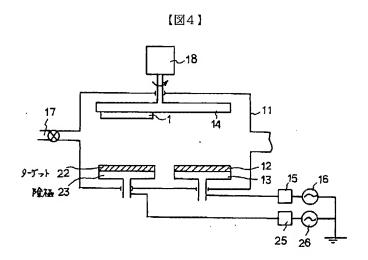


【図2】



【図3】





フロントページの続き

(72)発明者 柴田 一喜 神奈川県川崎市川崎区田辺新田1番1号 富士電機株式会社内